

江西沃格光电集团股份有限公司 说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、情况说明

近期，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到投资者对公司E互动平台回复的关于“CPI(透明聚酰亚胺)航天应用”、“微流控生物芯片”及“玻璃基技术”等业务情况较为关注。公司主营业务为光电玻璃精加工及玻璃基新材料、新器件的研发与制造，主要应用于显示、通讯、半导体等领域，为使投资人理解公司相关业务情况，公司对相关情况说明如下：

（一）关于CPI膜材在轨应用规模及财务影响的说明

关于E互动问题“公司目前研发和生产CPI产品主要有哪些品类？哪些已能实现量产？”，前期公司回复为“…配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他客户推进送样测试”。

对此，公司航天CPI产品尚未实现量产，前述在轨应用仅涉及单颗卫星柔性太阳翼，订单金额较小。目前，公司与相关客户签署的订单为产品测试验证阶段，占公司2025年度营业收入比重不足0.1%，不会对公司经营业绩产生重大影响。后续订单周期、规模及连续性存在较大不确定性。

（二）关于CPI航天材料全制程能力及开发阶段的说明

前期公司回复“…国内极少数具备“CPI浆料—制膜—镀膜的全产业链生产能力的厂商，产品技术水平处于行业领先地位”、“相比处于研发或送样阶段的友商，公司已具备更成熟的产业化经验和大尺寸量产可行性”。

对此，公司在CPI浆料、制膜、镀膜的技术工艺上虽然已打通相关环节，具备自主生产能力。但当前商业航天业务尚处于商业化落地初期，需求主要以研发验证及小批量为主，因此公司目前尚未形成大规模连续化的工业量产。

因商业航天材料属于新兴细分领域，目前尚缺乏权威的第三方排名，公司所述“国

内极少数”、“行业领先地位”以及与其他友商的比较情况，主要是基于公司在产业技术积累和应用反馈基础上做出的自我判断及自主判断。

（三）关于微流控生物芯片及脑机接口的说明

关于E互动问题“微流控生物芯片可以应用于脑机接口领域吗？”，前期公司回答为“在生物医药领域，公司重点推进微流控生物芯片的研发与产业化。该产品充分发挥公司在玻璃基精密加工工艺方面的领先优势，目前相关产品已完成客户送样验证，并即将进入量产出货阶段”。

对此，公司涉及的“微流控生物芯片”业务，主要是利用公司玻璃基TGV（玻璃通孔）及精密加工技术，为下游客户提供生物芯片所需的玻璃基板或基础结构件，不涉及芯片设计和制造。2025年度，公司在生物医疗领域的微流控相关产品累计销售收入10.79万美元，占公司整体营收比例极小，目前无依据确认公司进入正式量产的具体时间。

公司产品目前主要交付的应用场景为体外诊断（如血糖检测等），与脑机接口技术无关，亦无商业化销售收入。

二、相关风险提示

上述业务目前营收基数极小，且受下游商业航天组网进度、医疗器械认证周期等外部因素影响，未来能否实现规模化销售存在较大不确定性。

公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。郑重提醒广大投资者注意股票二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年2月4日